

入札書の封入方法

表

令和4年11月28日開札
「超音波吸引破碎装置」の入札書在中
入札者の商号（名称）〇〇〇〇〇〇〇〇

裏（封筒の貼り合わせ箇所に「~~ㄨ~~」などの封字を記載すること）

